

- 2016年6月頃からオペレーティングフロアに崩落した屋根上の小ガレキ（ルーフブロック等）の吸引作業を実施予定(写真1)
- 小ガレキ吸引作業に支障となるデッキプレート、電線管等の撤去作業を以下の通り実施する
 - 作業期間：2016年5月18日(水)～2016年6月末頃予定※
 - 作業内容：オペフロ先行調査(2016年3月27日から4月7日)において防水層撤去等に用いたペンチにてデッキプレート等を把持し、撤去(写真2)



写真1:崩落屋根上のガレキ状況
(西側から撮影)



写真2:ペンチ

※工事進捗により工程が変更になる場合がある

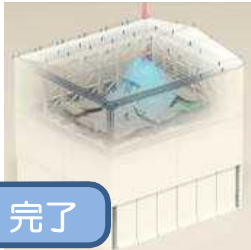
建屋カバー解体工事の流れ

■ 今後の建屋カバー解体工事の流れは、以下のとおり。

準備工事
解体に必要な装置、クレーンの整備

完了

・飛散防止剤散布
(屋根貫通散布)



完了

・屋根パネル1枚目
取り外し
・オペフロ調査



完了

・屋根パネル1枚目
取り外し部分から
飛散防止剤散布
・オペフロ調査



完了

・屋根パネル残り
5枚の順次取り外し
・オペフロ調査
・風速計設置



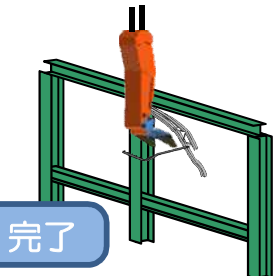
完了

・オペフロ調査



完了

・支障鉄骨撤去
(散水設備設置のため)



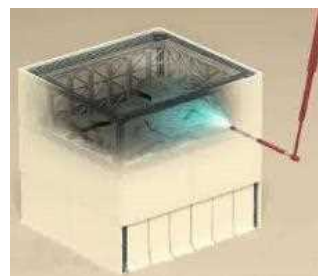
完了

・散水設備の設置
・小ガレキの吸引



現在実施中

・壁パネル取り外し前
の飛散防止剤散布



・壁パネル取り外し
・オペフロ調査



・防風シート取付等
(壁パネル解体後取付)

